

WEB
説明会を
チェック
まずは

2018年度卒業年次生対象

みんなで サポート就活

大学の支援者と一緒に
就職活動を進めよう

主催：高等教育アクセシビリティプラットフォーム事業（京都大学）

一般雇用だけでなく
障害者雇用にも対応

強みと
配慮事項
事前準備

企業から
プレゼン

ブース別
交流会

会場

関西大学 梅田キャンパス 8F 大ホール

1 2019.2.19 TUE

13:00~16:00

障害者雇用 事務系職種

パナソニック株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社鶴見製作所
サラヤ株式会社
株式会社日米クック

2 2019.2.20 WED

13:00~16:00

一般雇用
OSAKAごとフィールド共催
※2.13 に事前研修有り

大阪府内に事業所を
有する中小企業5~8社
(製造業、IT系企業等)

3 2019.2.28 THU

13:00~16:00

障害者雇用 IT職種

株式会社堀場製作所
株式会社NTT西日本
学校法人立命館
インフォニック株式会社
株式会社ヘッドジャパン

■ ■ WEBエントリー受付期間 ■ ■

1.15 (TUE) ~ 2.1 (FRI) 17:00まで

<https://goo.gl/forms/MQKSnVwBFvBC2VM62>



WEBエントリー

WEB説明会

1/21 (MON) ~ 配信

京大 HEAP



WEB説明会

イベント参加要件及び、イベントまでの事前準備

● イベント参加要件

- 学校で修学またはキャリア支援を受けており、これまでの支援状況を、大学の教職員と確認しつつ企業と共有できる方
- イベント参加に向け準備ができ、学内でサポートを受けられる方
- 2019年3月に卒業・修了見込みの方（休学中の方など、個別にご相談に応じます。）
- 障害者雇用の回に参加する方は、障害者手帳をお持ちの方が対象（申請中・申請予定の方も可）

● イベントまでの準備

- 自己PRと配慮してほしいことを作成（支援者の協力の元）
- 大学や支援機関の方に紹介コメントをもらう

※イベント準備は、自己PRや配慮事項をまとめられるICTツールBoosterキャリアを活用。事前登録要。



事前資料提出〆切（各日17：00まで）

1 障害者雇用（事務系）
2/12（TUE）

2 一般
2/8（FRI）

3 障害者雇用（IT系）
2/21（THU）

イベント当日のプログラム

第1・3回 障害者雇用

13：00 あいさつ・全体説明
13：15 関係団体紹介
13：20 企業PRタイム（4分/社）
13：45 ブース別交流会（15分×8回）
15：45 インターンシップ希望票記入
16：00 終了

第2回 一般雇用

13：00 ご挨拶・アイスブレイク
13：20 企業PRタイム（3分/社）
13：50 ブース別交流タイム（15分×5回）
15：35 フリータイム
15：50 希望シート・アンケート記入
16：00 終了

※プログラムは変更になる可能性があります。

イベント当日以降の流れ

2019年2月

2019年2～5月

順次

学生と企業とのマッチング会

- ・学生/企業の双方が関心を持てばインターンシップに進みます
- ・イベントやインターンシップの結果、双方が望めばご採用に進みます

イベント

インターンシップ
（実習）

採用

お問合せ

高等教育アクセシビリティプラットフォーム(HEAP) 事務局

担当：船越 宮谷 村田 松井

TEL：075-753-5707 FAX：075-753-5722

MAIL：d-support-pfm@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

※メールでのお問い合わせの場合、氏名、学校/支援機関名、部署名、電話番号をお知らせください。